

中華民國專利公報 (19)(12)

(11) 公告編號：332925

(44) 中華民國 87 年 (1998) 06 月 01 日

發明

全 10 頁

(51) Int. Cl. 6 : H01L27/10

(54) 名稱：一種利用矽控整流器之互補式金氧半輸出緩衝器

(21) 申請案號：85115764

(22) 申請日期：中華民國 85 年 (1996) 12 月 30 日

(72) 發明人：

柯明道

新竹市東區寶山路二〇〇巷三號四樓之三

張恒祥

台北縣汐止鎮大同路二段三三七號

(71) 申請人：

財團法人工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段一九五號

(74) 代理人：

1

2

[57] 申請專利範圍：

1. 一互補式金氧半積體電路之輸出緩衝器，包含：
— 輸出墊片；
— VDD 電源線，具有一第一電壓源；
— VSS 電源線，具有一第二電壓源；
— 第一 MOS 元件連接於該 VDD 電源線與該輸出墊片之間；
— 第二 MOS 元件連接於該 VSS 電源線與該輸出墊片之間；
— MOS 元件控制的橫向矽控整流器，連接於該輸出墊片與該 VDD 或 VSS 電源線之間，且與該第一 MOS 元件或第二 MOS 元件並聯。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之輸出緩衝器，其中該第一 MOS 元件為一 PMOS 元件；該第二 MOS 元件為一 NMOS 元件。
3. 如申請專利範圍第 2 項所述之輸出緩衝器，其中該 MOS 元件控制的橫向矽控整流器是一 NMOS 元件控制的橫向矽

- 控整流器，並且連接於該 VSS 電源線與該輸出墊片之間，並與該 NMOS 元件並聯。
4. 如申請專利範圍第 2 項所述之輸出緩衝器，其中該 MOS 元件控制的橫向矽控整流器是一 NMOS 元件控制的橫向矽控整流器，並且連接於 VDD 電源線與該輸出墊片之間，並與該 PMOS 元件並聯。
5. 如申請專利範圍第 2 項所述之輸出緩衝器，其中該 PMOS 元件與該 NMOS 元件所控制的橫向矽控整流器都各具有一閘極，該輸出緩衝器另具有一反相器連接於該 NMOS 元件控制的橫向矽控整流器之閘極與該 PMOS 元件之閘極之間。
6. 如申請專利範圍第 2 項所述之輸出緩衝器，其中該 MOS 元件控制的橫向矽控整流器是一 PMOS 元件控制的橫向矽控整流器，並且連接於 VDD 電源線與

- 該輸出墊片之間，且與該 PMOS 元件並聯。
7. 如申請專利範圍第 2 項所述之輸出緩衝器，其中該 MOS 元件控制的橫向矽控整流器是一 PMOS 元件控制的橫向矽控整流器，並且連接於 VSS 電源線與該輸出墊片之間，且與該 NMOS 元件並聯。
 8. 如申請專利範圍第 7 項所述之輸出緩衝器，其中該 NMOS 元件與該 PMOS 元件所控制的橫向矽控整流器都各具有一閘極，該輸出緩衝器另具有一反相器連接於該 NMOS 元件之閘極與該 PMOS 元件控制的橫向矽控整流器之閘極之間。
 9. 如申請專利範圍第 1 項所述之輸出緩衝器，尚包含一第二 MOS 元件控制的橫向矽控整流器，連接於該輸出墊片與該 VSS 電源線之間，並且與該第二 MOS 元件並聯；該第一 MOS 元件控制的橫向矽控整流器連接於該輸出墊片與 VDD 電源線之間，並且與該第一 MOS 元件並聯。
 10. 如申請專利範圍第 9 項所述之輸出緩衝器，其中該第一 MOS 元件為一 PMOS 元件；該第二 MOS 元件為一 NMOS 元件。
 11. 如申請專利範圍第 9 項所述之輸出緩衝器，其中該第一及該第二 MOS 元件控制的橫向矽控整流器是 NMOS 元件控制的橫向矽控整流器。
 12. 如申請專利範圍第 11 項所述之輸出緩衝器，該 PMOS 元件與該第一 MOS 元件控制的橫向矽控整流器都各具有一閘極；該輸出緩衝器另具有一反相器連接於該第一 MOS 元件控制的橫向矽控整流器之閘極與該 PMOS 元件之閘極之間。
 13. 如申請專利範圍第 9 項所述之輸出緩衝器，該第一及該第二 MOS 元件控制

- 的橫向矽控整流器是 PMOS 元件控制的橫向矽控整流器。
14. 如申請專利範圍第 13 項所述之輸出緩衝器，該 NMOS 元件與該第二 MOS 元件控制的橫向矽控整流器都各具有一閘極；該輸出緩衝器另具有一反相器連接於該第二 MOS 元件控制的橫向矽控整流器之閘極與該 NMOS 元件之閘極之間。
 10. 圖示簡單說明：
 - 第一圖顯示幾種常用的 CMOS 輸出緩衝器設計。
 - 第二圖顯示一具有強化靜電放電防護能力之 CMOS 輸出緩衝器。
 - 15. 第三圖顯示一具有 NMOS 控制的橫向矽控整流器，製作於一 P 型基底 /N 型井區 CMOS 製程中之 CMOS 輸出緩衝器。
 - 20. 第四圖顯示一製作於 P 型基底 /N 型井區 CMOS 製程中之 NMOS 控制橫向矽控整流器的橫切面剖面圖。
 - 第五圖為 NMOS 控制的橫向矽控整流器之元件特性圖。
 - 第六圖顯示一具有單一 NMOS 控制的橫向矽控整流器，用來加強 pull-down 輸出功能之 CMOS 輸出緩衝器。
 - 25. 第七圖顯示一具有單一 NMOS 控制的橫向矽控整流器，用來加強 pull-up 輸出功能之 CMOS 輸出緩衝器。
 - 30. 第八圖顯示一具有 PMOS 控制的橫向矽控整流器，製作於一 N 型基底 /P 型井區 CMOS 製程中之 CMOS 輸出緩衝器。
 - 35. 第九圖顯示一製作於 N 型基底 /P 型井區 CMOS 製程中之 PMOS 控制的橫向矽控整流器的橫切面剖面圖。
 - 第十圖為 PMOS 控制的橫向矽控整流器之元件特性圖。
 - 36. 第十一圖顯示一具有單一 PMOS 控制的橫向矽控整流器，用來加強 pull-

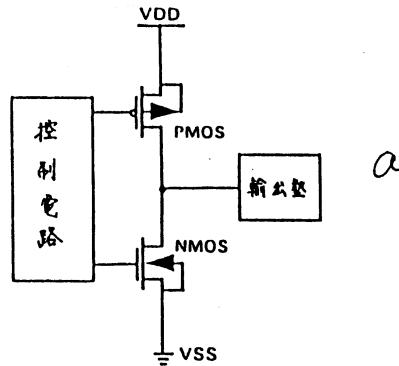
(3)

5

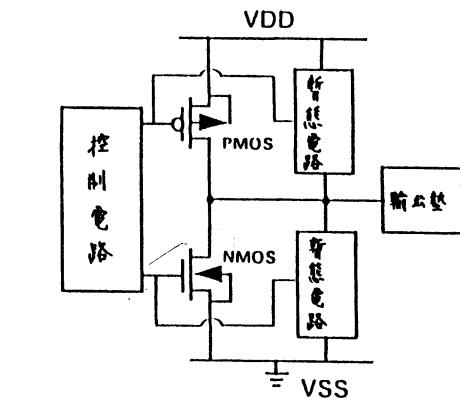
down 輸出功能之 CMOS 輸出緩衝器。
第十二圖顯示一具有單一 PMOS 控

6

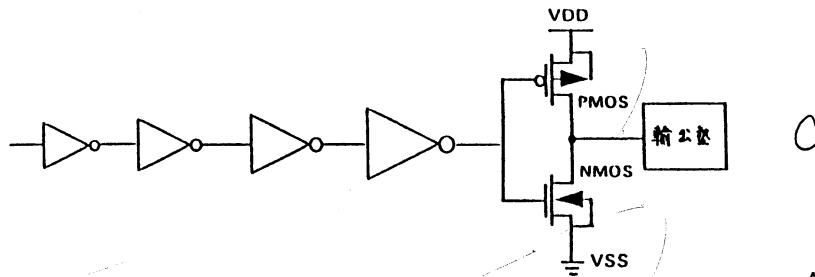
制的橫向矽控整流器，用來加強 pull-up
輸出功能之 CMOS 輸出緩衝器。



a

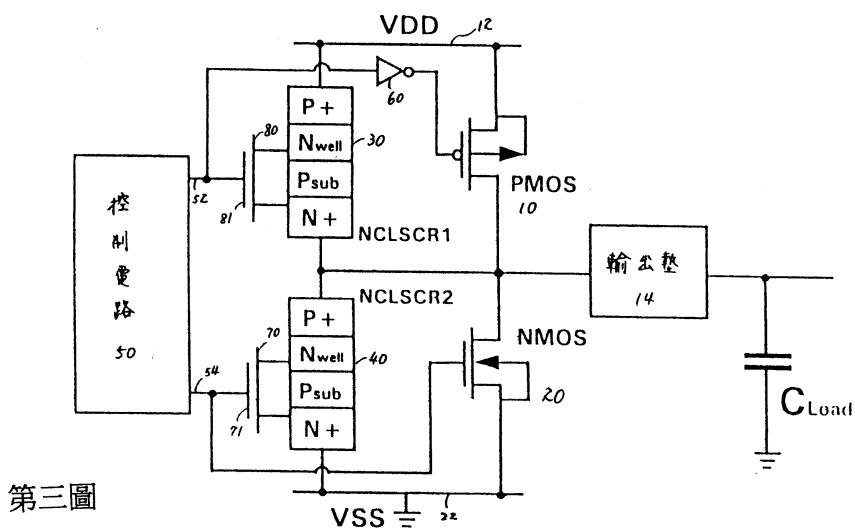
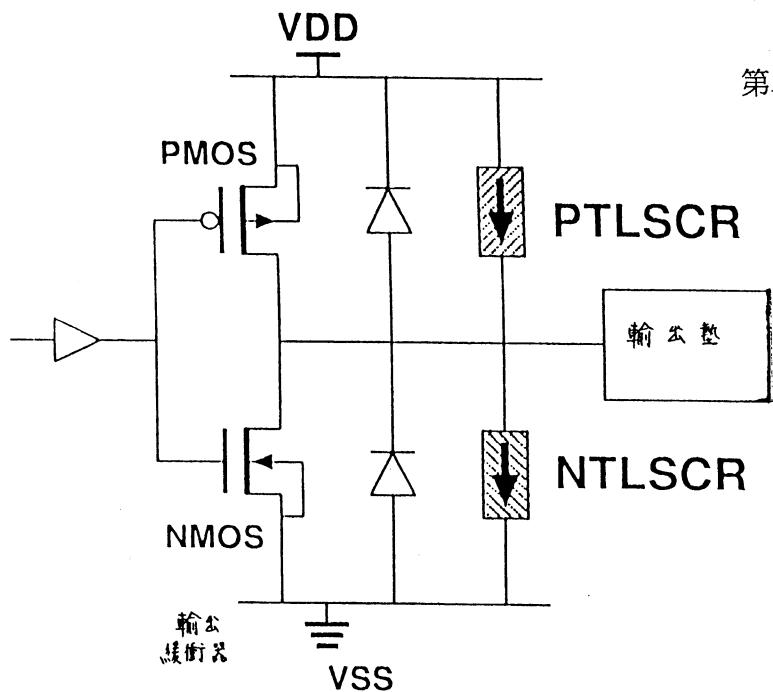


b

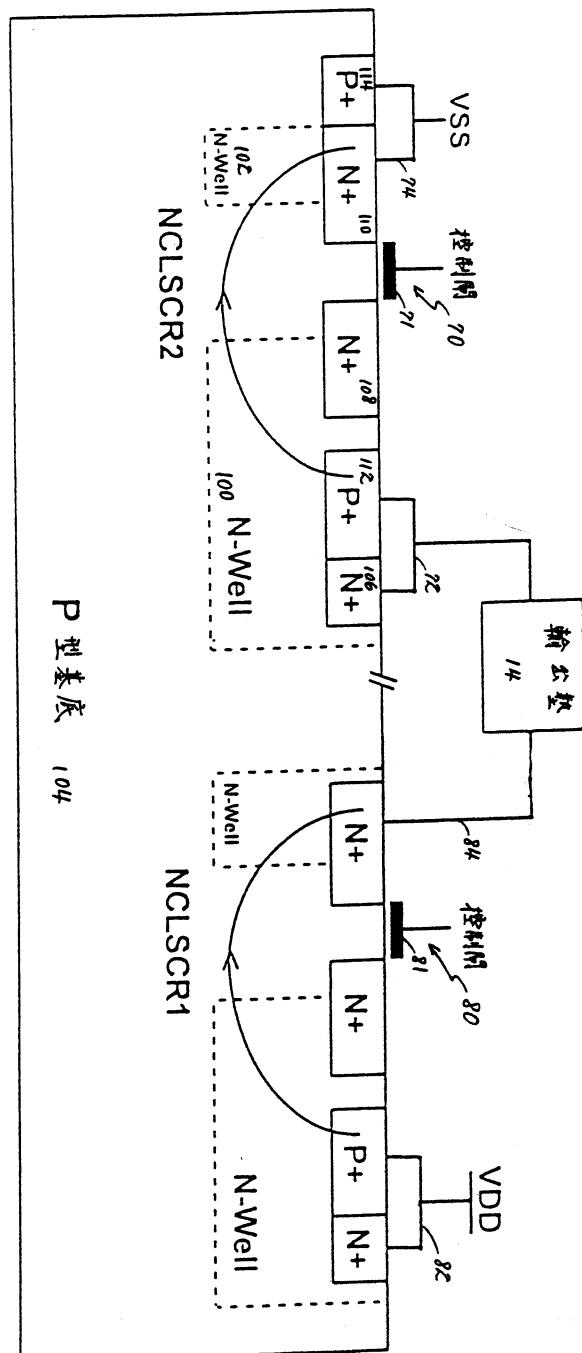


第一圖

第二圖

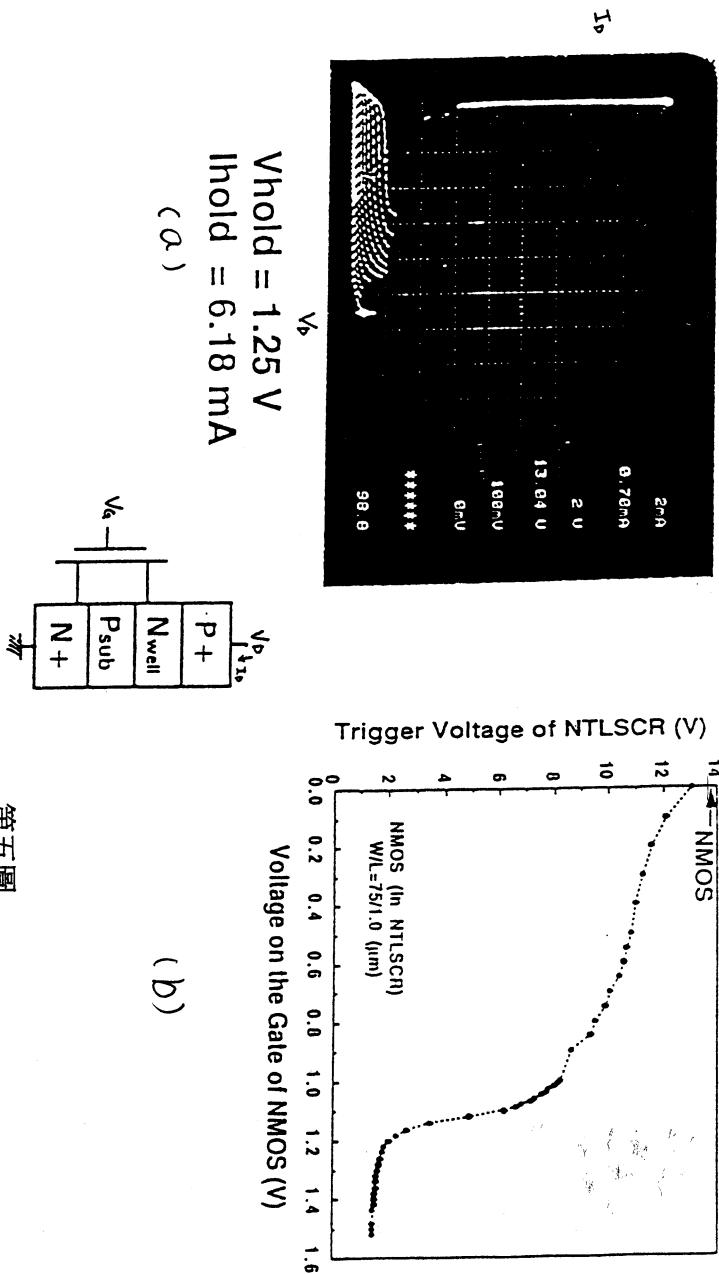


第三圖

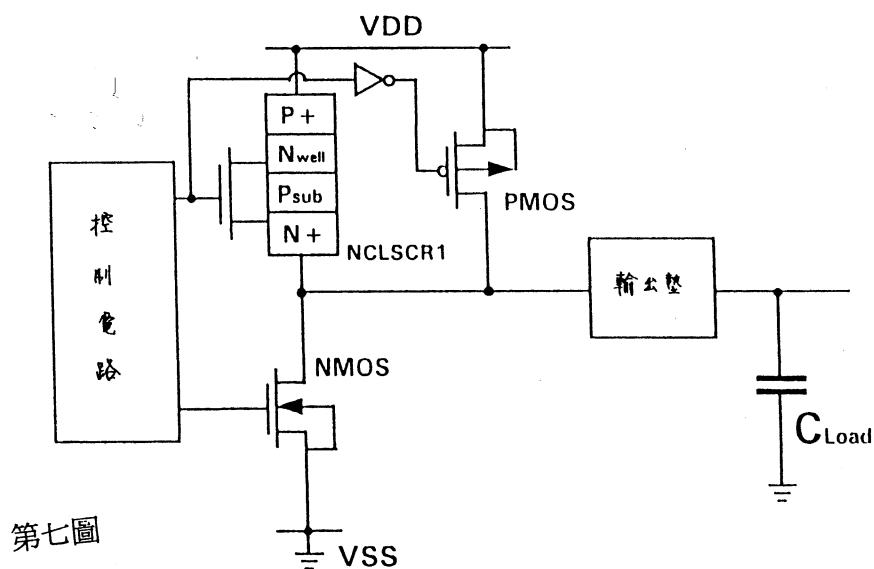
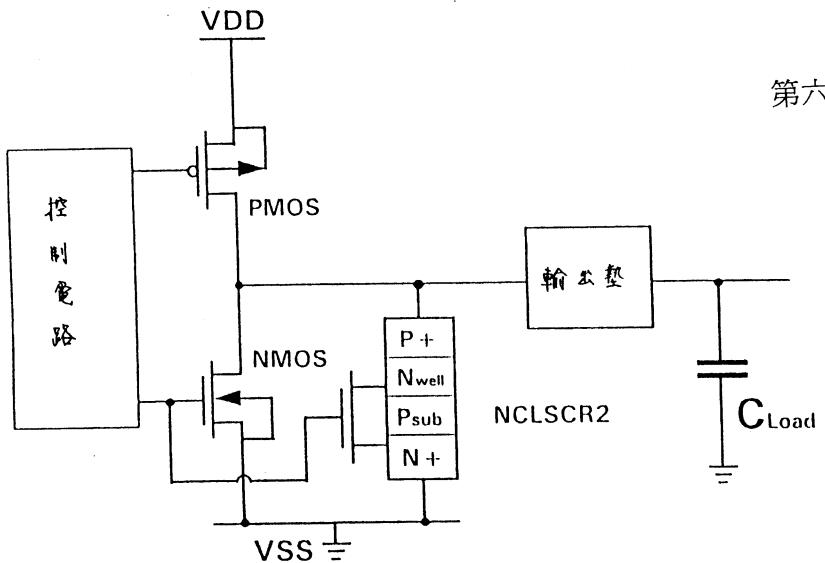


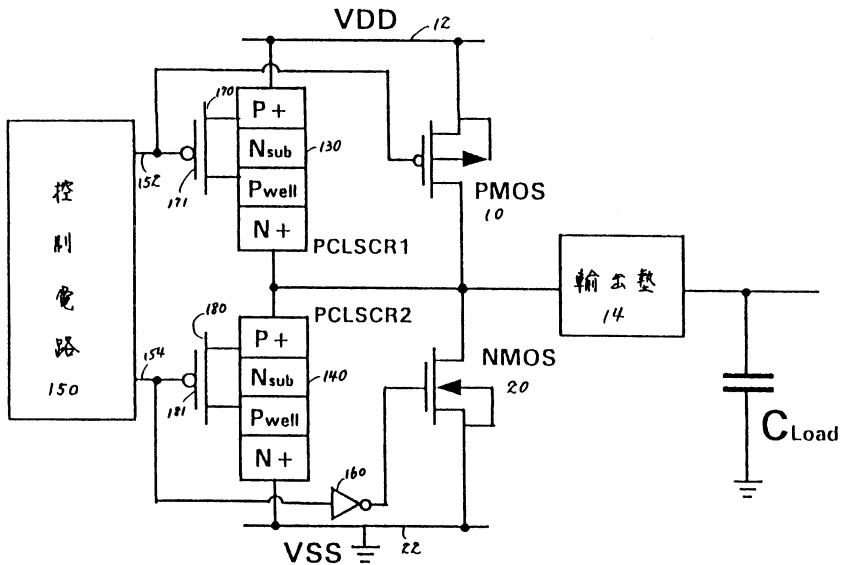
第四圖

(6)

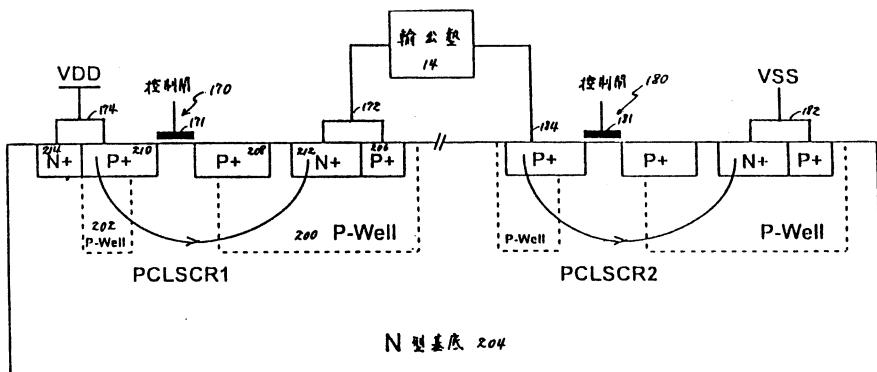


(7)



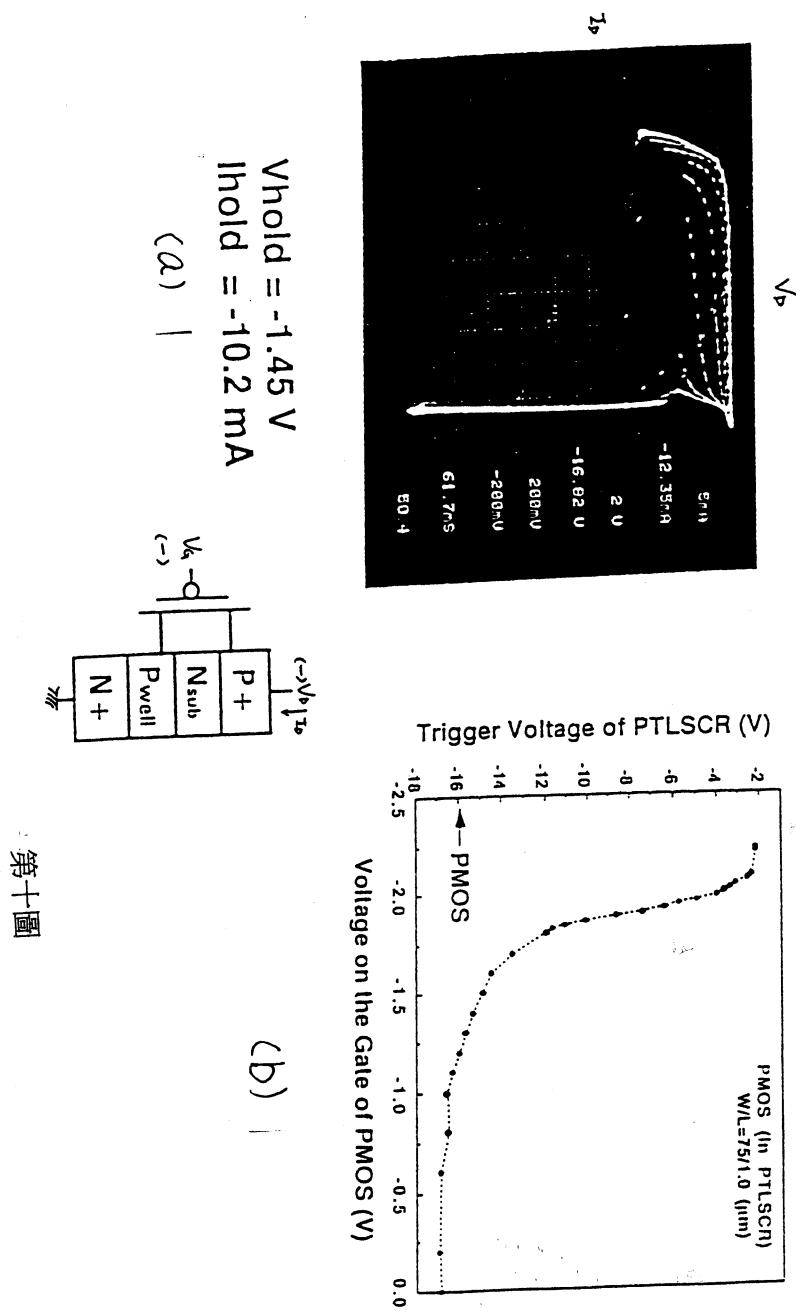


第八圖

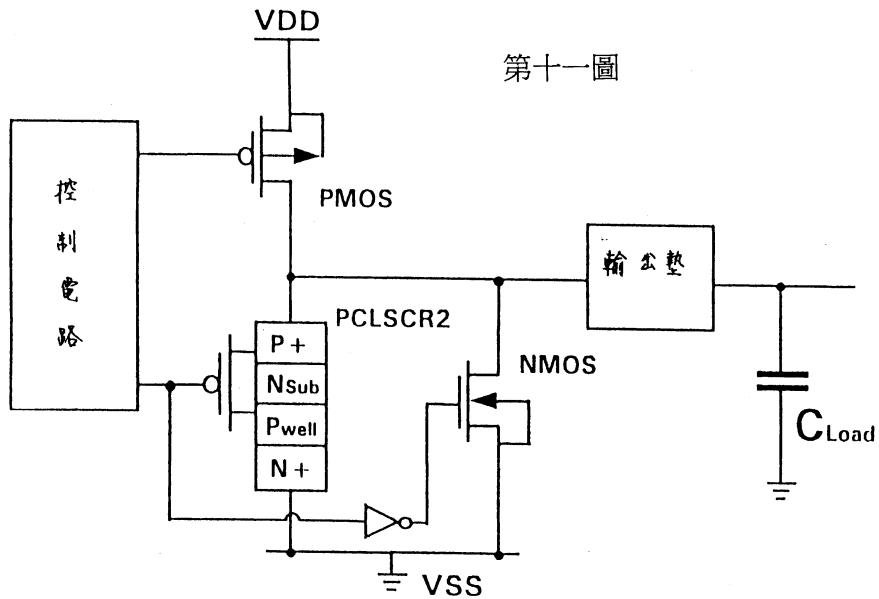


第九圖

(9)



第十一圖



第十二圖

